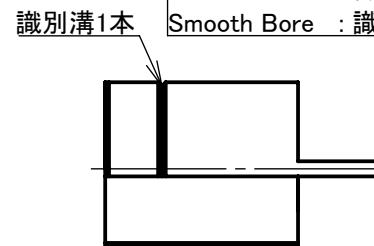


基板実装参考パターン
尺度4/1

※Zo=50Ωになる幅とする

Full Detent : 識別溝2本
Limited Detent : 識別溝1本
Smooth Bore : 識別溝なし



R o H S Compliant Cd ≤75ppm
REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

4	中心コンタクト	黄銅	1	Au	
3	ブッシング	黄銅	1	Au	
2	絶縁体	テフロン	1	--	
1	シェル	黄銅	1	Au	
番号	部品名	材質	数量	処理	備考

尺度	10/1	製図	検図	承認	確認	品名
		石 '22.09.27	檜 '22.09.27	山 '22.09.27	三 '22.09.27	SMP-PR-EMT(LD)
単位	mm	川	澤	本	村	
日付	2022.10.28				図番	I-1036148

仕 様 書

品 名 SMP-PR-EMT (LD)

No. 1032455

図 番 I-1036148

定 格 1 参考規格 IEC 61169-44

2 定格電圧 AC 170V

3 定格周波数 40GHz

4 公称インピーダンス 50Ω

5 使用温度範囲 -55°C~+125°C



株式会社 **トーコネ**
TO-CONN CO., LTD.

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	5000MΩ以上
5		耐電圧	AC 500V 1分間
6		接触抵抗	内部導体間：6.0mΩ以下 外部導体間：3.0mΩ以下
7		リターンロス	DC~26.5GHzまで 26.5GHzを超えて40GHzまで
8	機 械 的 特 性	互換性	異常なく結合すること
9		繰返し動作	500回
10		結合力/離脱力	22N typ./31N typ.

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成